

HM8877B 2Ω11W、耐压7.5V_F类、单声道音频放大器

■ 概述

<A, ++6是一款2Ω-11W、单端输入单声道F类音频功率放大器。<A, ++6采用高耐压工艺，耐压可达7.5V，<A, ++6具有一线脉冲功能只需使用一个IO口，可控制功放开启、关闭、AB类模式、D类模式的随意切换，为用户达到节省IO口的目的，同时可对功放进行AB/D类模式随意切换。AB类模式下能解决传统D类功放对FM的干扰问题，完全消除EMI干扰。在D类放大器模式下可以提供高于90%的效率，新型的无滤波器结构可以省去传统D类放大器的输出低通滤波器。<A, ++6采用ESOP-8封装。

■ 应用

- 蓝牙音箱、智能音箱
- 导航仪、便携游戏机
- 拉杆音箱、DVD、扩音器、MP3、MP4
- 智能家居等各类音频产品

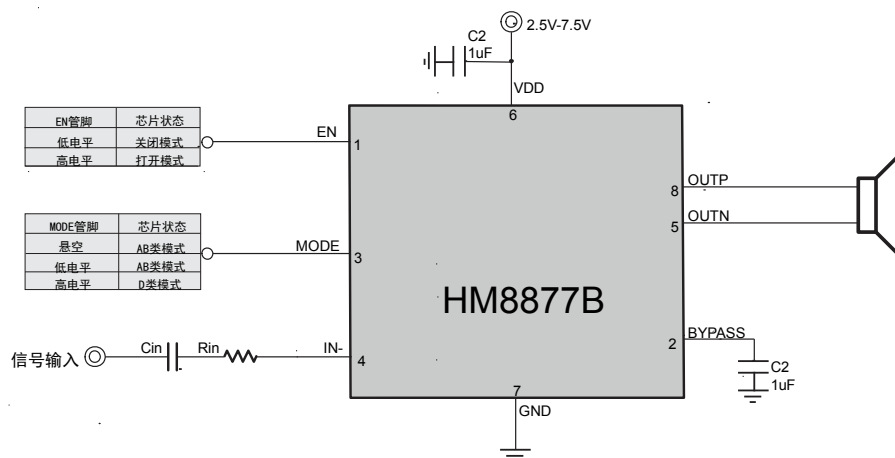
■ 特性

- 输入电压范围2.5V-7.5V
- 一线脉冲控制
- 无滤波的D类/AB类放大器、低静态电流和低EMI
- FM模式无干扰
- 优异的爆破声抑制电路
- 超低底噪、超低失真
- 10% THD+N, VDD=7V, 2Ω+15uH负载下提供高达11W的输出功率
- 10% THD+N, VDD=7V, 4Ω+33uH负载下提供高达6.5W的输出功率
- 过温保护、短路保护
- 关断电流 < 1uA

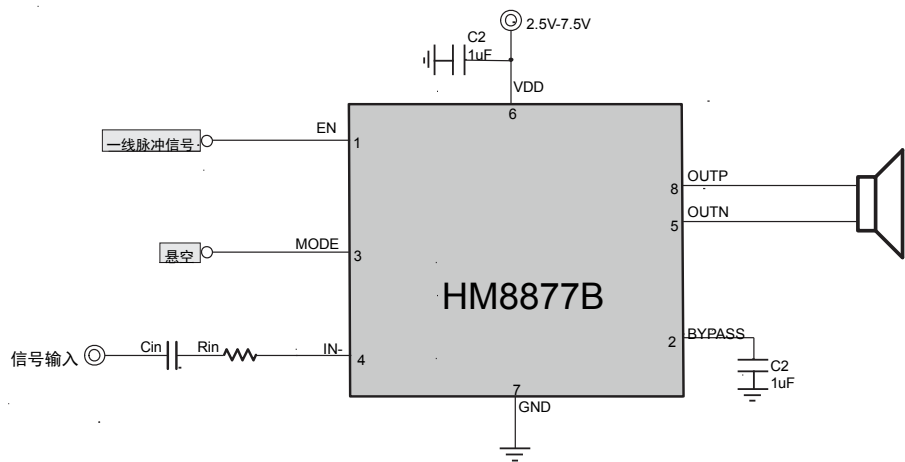
■ 封装

芯片型号	封装类型	封装尺寸
<A, ++6	ESOP-8	

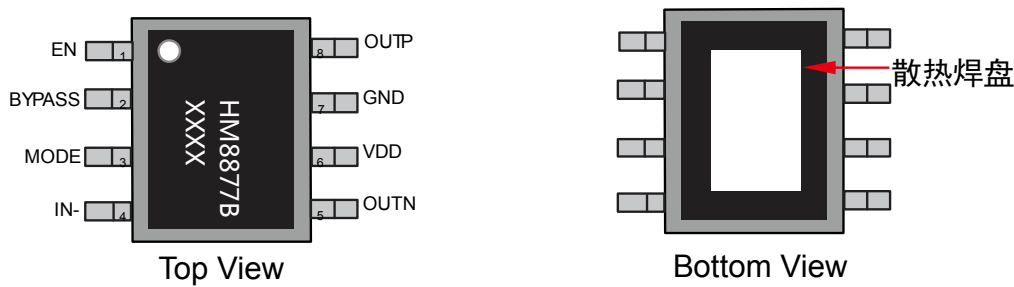
■ 典型应用图_硬件控制



■ 典型应用图_一线脉冲控制



■ 管脚说明及定义



管脚编号	管脚名称	IO	功 能
1	EN	I	关断控制。高电平开启，低电平关闭。一线脉冲控制管脚
2	BYPASS	IO	内部共模参考电压，接电容下地
3	MODE	I	模式切换。高电平D类，低电平AB类. 悬空默认为AB类
4	IN	I	模拟输入端，反相
5	OUTN	O	输出端负极
6	VDD	IO	电源正端
7	GND	IO	电源负端
8	OUTP	O	输出端正极

■ 最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	7.5V (MAX)	V
存储温度	T_{STG}	-65℃~150℃	℃
结温度	T_J	160℃	℃

■ 推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	3~7V	V
工作环境温度	T_{STG}	20℃ to 35℃	℃
结温度	T_J	-	℃

■ ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	℃

■ 基本电气特性

$A_V=20\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$, Class_D类4Ω+33uH条件下测试:

描述	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I_{DD}	$V_{DD}=5\text{V}$, D类	-	6	-	mA
		$V_{DD}=4.2\text{V}$, AB类		8		mA
关断电流	I_{SHDN}	$V_{DD}=3\text{V to } 5\text{V}$	-	<5		uA
静态底噪	V_n	$V_{DD}=5\text{V}$, $A_V=20\text{DB}$, $A_{w\text{ting}}$		120		uV
D类频率	F_{SW}	$V_{DD}=5\text{V}$		470		kHz
输出失调电压	V_{os}	$V_{IN}=0\text{V}$		10		mV
启动时间	T_{start}	$V_{DD}=5\text{V}$, $Bypass=1\mu\text{F}$		150		MS
增益	A_V	D类模式, $R_{IN}=22\text{k}$		≈20		DB
电源关闭电压	V_{DDEN}	EN=1		<1.7		V
电源开启电压	V_{DDopen}	EN=1		>2.5		V
EN开启电压	EN_{open}			>2.0		V
EN关断电压	EN_{sd}			<0.9		V
MODE_D类电压	$MODE_{class_D}$			>2.0		V
MODE_AB类电压	$MODE_{class_AB}$			<0.9		V
过温保护	O_{TP}			180		℃
静态导通电阻	$R_{DS(on)}$	$I_{DS}=0.5\text{A}$ $V_{GS}=4.2\text{V}$	P_MOSFET	150		mΩ
			N_MOSFET	120		
内置输入电阻	R_s			7.5K		KΩ

内置反馈电阻	R_f			195K		K Ω
效率	η_c			91		%

● Class_D功率

$A_v=20dB$, $T_A=25^\circ C$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5V$, 4Ω 条件下测试:

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出功率	P_o	THD+N=10%, $f=1kHz$, $R_L=2\Omega$;	$V_{DD}=7V$	—	11	—	W
			$V_{DD}=6V$	—	8.1	—	
			$V_{DD}=5V$		5.8		
			$V_{DD}=4.2V$		4		
		THD+N=10%, $f=1kHz$, $R_L=4\Omega$;	$V_{DD}=7V$	—	6.4	—	W
			$V_{DD}=6V$		4.9		
			$V_{DD}=5V$		3.3		
			$V_{DD}=4.2V$	—	2.4	—	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=5V$, $P_o=1.0W$, $R_L=4\Omega$	$f=1kHz$	—	0.03	—	%

● Class_AB类功率

$A_v=20dB$, $T_A=25^\circ C$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5V$, 4Ω 条件下测试:

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出功率	P_o	THD+N=10%, $f=1kHz$, $R_L=4\Omega$;	$V_{DD}=5V$	—	3.1	—	W
			$V_{DD}=4.2V$	—	2.3	—	
静态底噪	V_n	$V_{DD}=5V$, $A_v=20DB$, A_{wting}			80		μV
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=5V$, $P_o=1.0W$, $R_L=4\Omega$	$f=1kHz$	—	0.08	—	%

■ 性能特性曲线

● 特性曲线测试条件 ($T_A=25^\circ C$)

描述	测试条件	编号
Input Amplitude VS. OutputPower	$V_{DD}=5V$, $R_L=4\Omega+33UH$, $R_L=4\Omega$, Class_D	图1
THD+N VS .Output Power Class_D	$V_{DD}=7V$, $R_L=2\Omega+15UH$, $A_v=20DB$, Class_D	图2
	$V_{DD}=6V$, $R_L=2\Omega+33UH$, $A_v=20DB$, Class_D	图3
	$V_{DD}=5V$, $R_L=2\Omega+33UH$, $A_v=20DB$, Class_D	
	$V_{DD}=4.2V$, $R_L=2\Omega+33UH$, $A_v=20DB$, Class_D	
	$V_{DD}=7V$, $R_L=4\Omega+33UH$, $A_v=20DB$, Class_D	
	$V_{DD}=6V$, $R_L=4\Omega+33UH$, $A_v=20DB$, Class_D	
	$V_{DD}=5V$, $R_L=4\Omega+33UH$, $A_v=20DB$, Class_D	
	$V_{DD}=4.2V$, $R_L=4\Omega+33UH$, $A_v=20DB$, Class_D	
THD+N VS. Output Power Class_AB	$V_{DD}=5V$, $R_L=4\Omega$, $A_v=20DB$, Class_AB	图4
	$V_{DD}=4.2V$, $R_L=4\Omega$, $A_v=20DB$, Class_AB	
OutputPower VS. Supply Voltage	$R_L=2\Omega+15UH$, THD=10%, Class_D	图5
	$R_L=4\Omega+33UH$, THD=10%, THD=1%, Class_D	图6
Frequency VS.TH D+N	$V_{DD}=5V$, $R_L=4\Omega+33UH$, $A_v=20DB$, $P_o=1W$, Class_D	图7
Frequency Response	$R_L=4\Omega+33UH$, Class_D	图8

● 特性曲线图

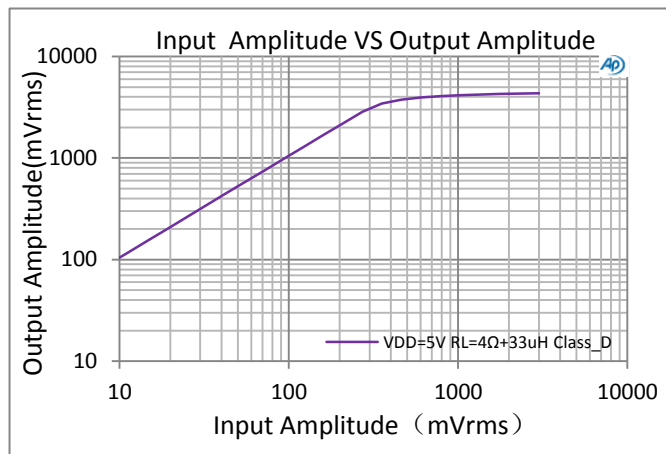


图1: Input Amplitude VS. Output Amplitude

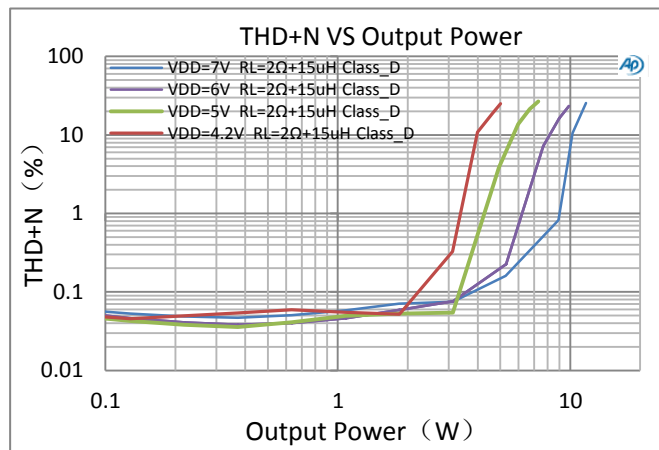


图2: THD+N VS. Output Power Class_D

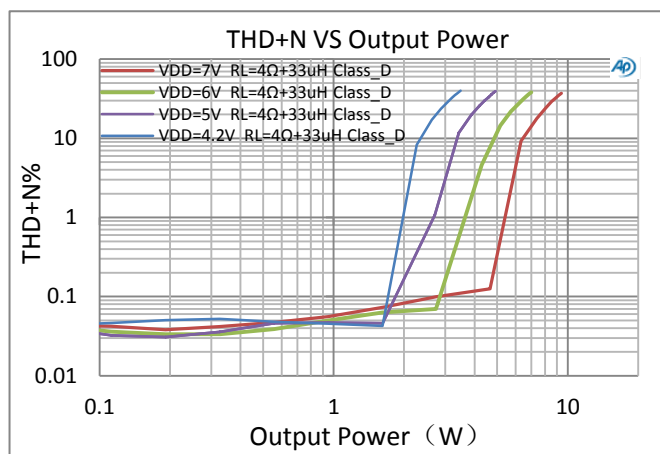


图3: THD+N VS. Output Power Class_D

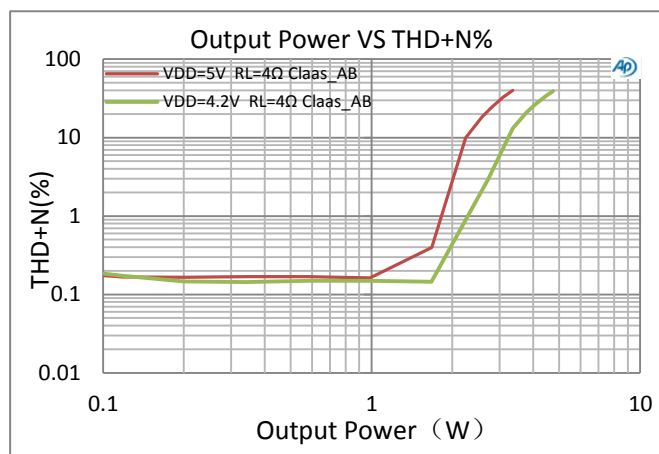


图4: THD+N VS. Output Power Class_AB

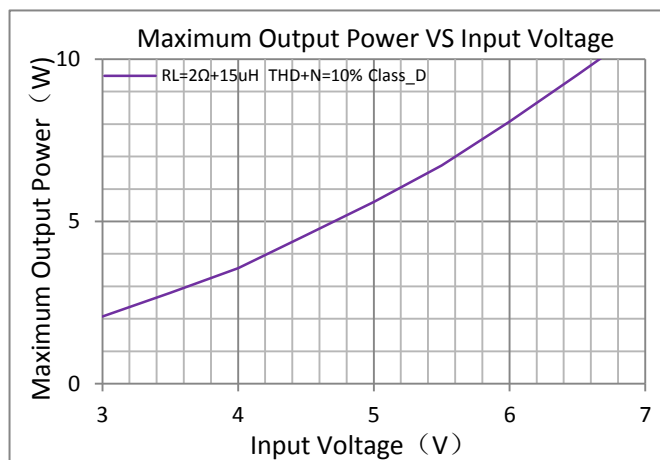


图5: OutputPower VS. Supply Voltage

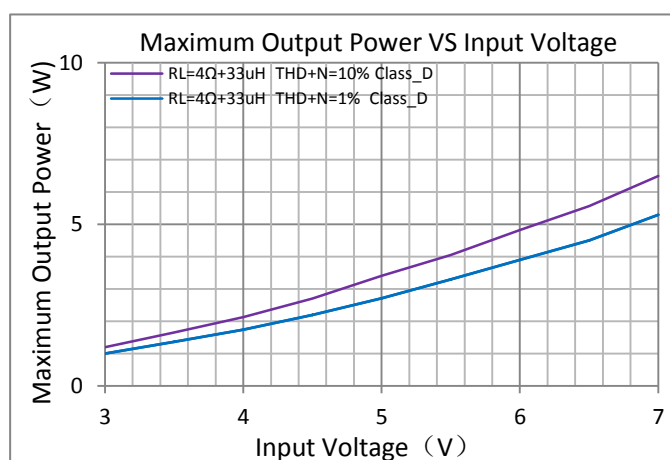


图6: OutputPower VS. Supply Voltage

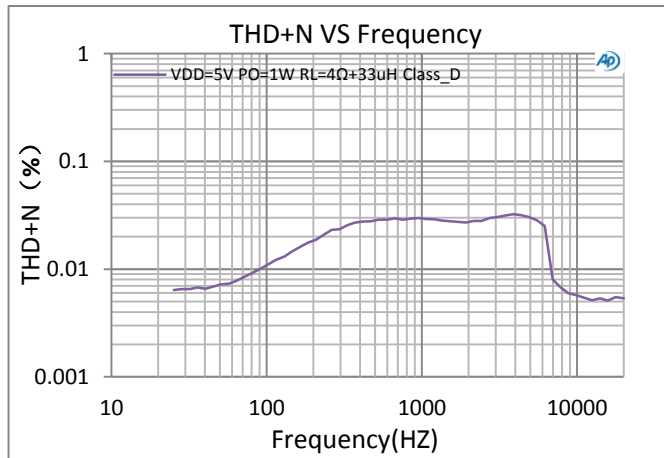


图7: Frequency VS.TH D+N

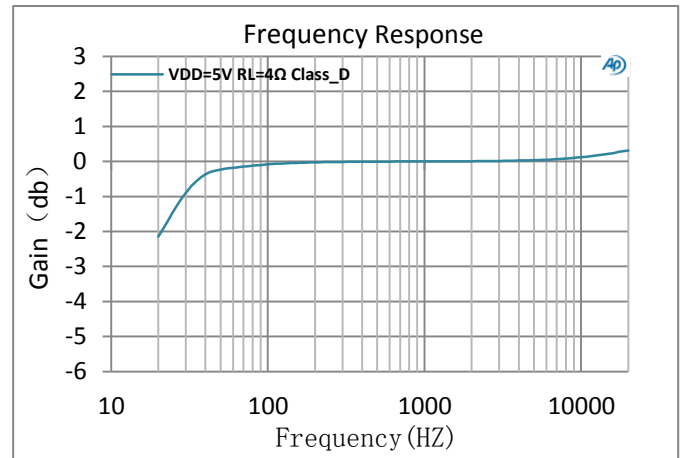


图8: Frequency Response

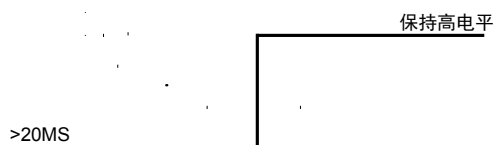
应用说明

● EN管脚控制

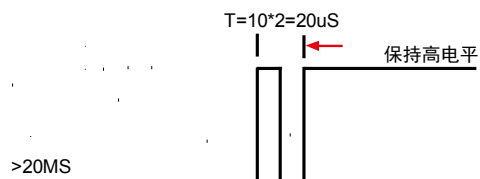
HM8877B有两种控制方式：软件控制（一线脉冲）和硬件控制（高低电平控制），一线脉冲控制的好处是可以节省主控IO，仅使用一个IO口即可切换功放多种工作模式。

EN管脚软件控制（一线脉冲）：EN管脚输入不同脉冲信号切换功放：AB类模式、D类模式。**使用一线脉冲控制时 MODE管脚必须悬空**

1. 芯片切换到AB类模式波形：



2. 芯片切换到D类模式：



硬件控制（高低电平控制）：HM8877B EN管脚为高电平时，功放芯片打开，正常工作。EN管脚为低电平时，功放芯片关断。**EN管脚不能悬空。**

EN管脚	芯片状态
低电平	关闭状态
高电平	打开状态

● 功放增益控制

D类模式时输出为（PWM信号）数字信号，AB类输出为模拟信号，其增益均可通过 R_{IN} 调节。

$$A_v = 2 \times \frac{195K\Omega}{(R_{IN} + 7.5K\Omega)}$$

A_v 为增益，通常用DB表示，上述计算结果单位为倍数、20Log倍数=DB。

R_{IN} 电阻的单位为 $K\Omega$ 、195 $K\Omega$ 为内部反馈电阻（ R_F ），7.5 $K\Omega$ 为内置串联电阻（ R_S ）， R_{IN} 由用户根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义

输入电容（ C_{IN} ）和输入电阻（ R_{IN} ）组成高通滤波器，其截止频率为：

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times (R_{IN} + 7.5K) \times C_{IN}}$$

C_{in} 电容选取较小值时，可以滤除从输入端耦合入的低频噪声，同时有助于减小开启时的POPO声如 $R_{IN}=27K$ 时，=11.3倍、 $A_v=21.06DB$

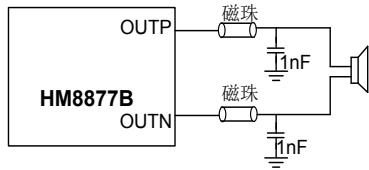
● Bypass电容

Byp电容是非常重要的, 该电容的大小决定了功放芯片的开启时间, 同时Byp电容的大小会影响芯片的电源抑制比、噪声、以及POP声等重要性能。

建议将该电容设置为1uF, 因该Byp的充电速度比输入信号端的充电速度越慢, POP声越小。

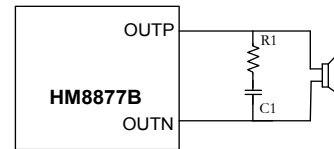
● EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时, 建议加上磁珠和电容, 能有效减小EMI。器件靠近芯片放置。



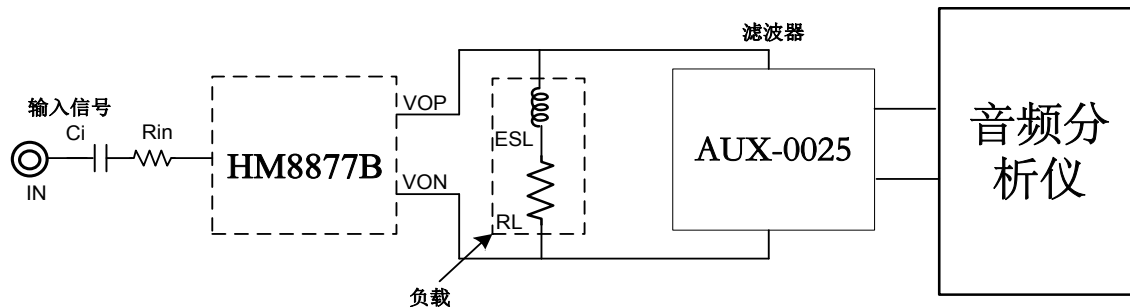
● RC缓冲电路

如喇叭负载阻抗值较小时, 建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰, 防止芯片工作异常。电阻推荐使用: $2\Omega - 5\Omega$, 电容推荐: $500PF - 10NF$ 。



■ 测试方法

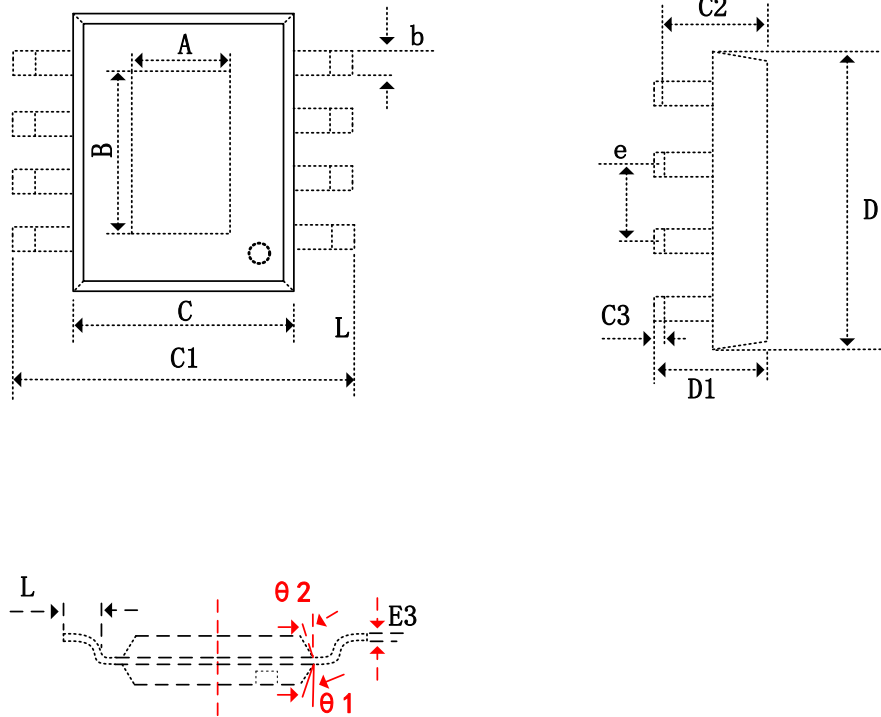
在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025为滤波器, 为了测试数据精准并符合实际应用, 在RL负载端串联一个电感, 模拟喇叭中的寄生电感。



■ PCB设计注意事项

- 电源供电脚（VDD）走线网络中如有过孔必须使用多孔连接, 并加大过孔内径, 不可使用单个过孔直接连接。
- 输入电容（Cin）、输入电阻（Rin）尽量靠近功放芯片管脚放置, 走线最好使用包地方式, 可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- HM8877B 的底部散热片建议焊接在 PCB 板上, 用于芯片散热, 建议 PCB 使用大面积敷铜来连接芯片中间的散热片, 并有一定范围的露铜, 帮助芯片散热。
- HM8877B 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短, 并且走线宽度需在 0.4mm 以上。

■ 芯片封装 ESOP-8



ESOP-8

字符	Dimensions In Millimeters			Dimensions In Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.31	2.40	2.51	0.091	0.094	0.098
B	3.20	3.30	3.40	0.126	0.129	0.132
b	0.33	0.42	0.51	0.013	0.017	0.020
C	3.8	3.90	4.00	0.150	0.154	0.157
C1	5.8	6.00	6.2	0.228	0.235	0.244
C2	1.35	1.45	1.55	0.053	0.058	0.061
C3	0.05	0.12	0.15	0.004	0.007	0.010
D	4.70	5.00	5.1	0.185	0.190	0.200
D1	1.35	1.60	1.75	0.053	0.06	0.069
e	1.270 (BSC)			0.050 (BSC)		
L	0.400	0.83	1.27	0.016	0.035	0.050